

Projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/011 "Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasību pilnveidošana"



Informācija par apmācībām no 01.07.2018. - 30.09.2018.

Nr.p. k.	Apmācību nosaukums	Apmācību joma	Viedās specializācijas joma	Apraksts	Apmācību sniedzējs	Pasniedzējs	Norises vieta (adrese)	Norises laiks un kopējais stundu skaits	Apmācību kopējās izmaksas	Apmācāmo skaits	Dalībnieks	Reģistrācijas Nr.	Nozare	Apzīmējums	Bilance	Darbinieku skaits	Finansēju ma intensitāte
1	Pathloss 5.0 Software	345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Overview of basic communications theory; Network Options and Settings; Link Options and Settings; Equipment Files Formats and Setup; Terrain Data Module; Antenna Heights Module; Diffraction Loss Module; Transmission Analysis Module; Automatic Link Generation and Design; Interference; Network Batch Reports	Yves R Hamel et Associés inc.	Filomeno Pepe	Ganiņu dambis 24A, konferenču zāle, Rīga	24.-27.07.2018. (32 akad. h)	1 15 02,00 €	5	AS SAF Tehnika	40003474109	26,30	17 04 25 74,00 €	15 04 19 74,00 €	190	60%
2	10982, Windows 10 atbalsts un problēmu novēršana	48 481 Datorzinātnes	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Problēmu novēršanas metodoloģijas ieviešana; Problēmu novēršanas uzsākšanas jautājumi; Iekārtu un ierīču draiveru problēmu novēršana; Attālināto datoru problēmu novēršana; Tīkla savienojamības problēmu atrisināšana; Grupu politikas problēmu novēršana; Lietotāju uzstādījumu problēmu novēršana; Attālinātās savienojamības problēmu novēršana; Resursu pieejamības domēnā problēmu novēršana; Resursu piekļuves problēmu novēršana ne domēna klientiem; Lietotāju problēmu novēršana; Windows 10 uzturēšana; Ddatu un operētājsistēmu atjaunošana	SIA Baltijas Datoru akadēmija	Normunds Upenieks	Tallinas iela 4, Rīga	02.-06.07.2018. (40 akad. h)	90 00,00 €	6	AS Latvenergo	40003032949	35.11; 35.14	4 98 58 00 00,00 €	36 49 20 00 00,00 €	1431	30%
3	D79995GC10, Oracle Database: SQL Tuning for Developers	48 481 Datorzinātnes	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Ievads; Ievads SQL skaņošanā; Aplikācijas trasēšanas rīku izmantošana; Pamata skaņošanas metodes; Optimizatora pamati; Izpildes plānu izveidošana un attēlošana; Izpildes plānu interpretācija un uzlabojumi; Optimizators: tabulas un indeksa piekļuves ceļi; Optimizatora Join operatori; Citi Optimizatora operatori; Ievads Optimizatora statistikas jēdzienos; Bind mainīgo izmantošana; SQL plāna vadība	SIA Baltijas Datoru akadēmija	Gints Plivna	Tallinas iela 4, Rīga	18.-20.07.2018. (24 akad. h)	36 21,00 €	3	AS Latvenergo	40003032949	35.11; 35.14	4 98 58 00 00,00 €	36 49 20 00 00,00 €	1431	30%
4	Business Analysis, CBAP® and CCBA™ examination preparation course	48 481 Datorzinātnes	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Ievads; Pamata kompetences; Biznesa analīzes plānošana un uzraudzība; Prasību analīze un vadības process; Biznesa vajadzību definēšana; Risinājuma izstrāde; Gatavošanās sertifikācijai	SIA Baltijas Datoru akadēmija	Gundega Lazdāne	Tallinas iela 4, Rīga	23.-27.07.2018. (40 akad. h)	15 00,00 €	1	AS Latvenergo	40003032949	35.11; 35.14	4 98 58 00 00,00 €	36 49 20 00 00,00 €	1431	30%

5	C++ Programming for Embedded Systems	52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas	Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas	Requirements for C++ in an Embedded Systems; Summary of C; From C to C++ and C++11; Linkage and Storage; C++ Development Environments for Embedded Systems; Classes and Objects; Constructors; Members and Friends; Object-Oriented Modelling and The UML; Inheritance; Virtual Function; Further C++ Features; Templates; Standard Libraries; Defensive Programming; Principles of Real-time Operating Systems; Standard Library Algorithms; C++ State Machines (Optional Topics); Strings and Streams (Optional Topics)	Doulos Ltd.	Des Howlett	Ziedleju iela 1, Mārupe	16.-20.07.2018. (40 akad. h)	1 65 00,00 €	6	SIA HansaMatrix Innovation	40103814400	26,51	19 64 94 02,00 €	18 66 21 37,00 €	222	60%
6	Free RTOS Real-Time Programming	52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas	Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas	Cortex-M resources used by RTOS; Element of a Real-Time system; Task Management; Resource Management; Synchronization Primitives; Parallelism Problems Solution; Interrupt Management; Software Timer; FreeRTOS-MPU; Data structures; Memory management; Trouble Shooting	Doulos Ltd.	Bernard Dautrevaux	Ziedleju iela 1, Mārupe	07.-09.08.2018. (24 akad. h)	1 35 00,00 €	6	SIA HansaMatrix Innovation	40103814400	26,51	19 64 94 02,00 €	18 66 21 37,00 €	222	60%
7	IPC-A-600J Certified IPC Specialist (CIS)	345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Introduction; Scope; Purpose; Approach to This Document; Classification; Acceptance; Criteria; Applicable Documents; IPC; American Society of Mechanical Engineers; Dimensions and Tolerances; Terms and Definitions; Revision Level Changes; Workmanship; Externally Observable Characteristics; Printed Board Edges; Base Material Surface; Base Material Subsurface; Solder Coatings and Fused Tin/Lead; Holes – Plated-Through – General; Holes – Unsupported; Printed Contacts; Marking; Solder Mask; Pattern Definition - Dimensional; Flatness; Internally Observable Characteristics; Dielectric Materials; Conductive Patterns – General; Plated-Through Holes – General; Plated-Through Holes – Drilled; Miscellaneous; Flush Printed Boards; Cleanliness Testing; Solderability Testing; Electrical Integrity	PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V.	Frank Huijsmans	Akmeņu iela 72, Ogre	27.-29.08.2018. (24 akad. h)	69 40,00 €	2	SIA HansaMatrix Ventspils	40003779058	26.30; 26.11	19 64 94 02,00 €	18 66 21 37,00 €	222	60%
										2	SIA Campus Pārogre	40103934323	26.12; 26.11	18 66 21 37,00 €	19 64 94 02,00 €	222	60%
8	CampTIA® Linux+™ Powered by LPI	48 481 Datorzinātnes	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Vienkāršāko Linux uzdevumu izpilde; Lietotāju un lietotāju grupu pārvaldība; Partiju pārvaldība Linux failu sistēmā; Failu pārvaldība Linux; Linux atļauju un ipašumu pārvaldība; Failu drukāšana; Pakotņu pārvaldība; Kernel servisu pārvaldība; Darbs ar Bash Shell un Shell skriptiem; Darbu un procesu pārvaldība; Sistēmas servisu pārvaldība; Tīkla servisu konfigurēšana; Interneta vienkāršo servisu konfigurēšana; Linux drošība; Iekārtu pārvaldība; Linux sistēmu problēmu risināšana; Linux instalēšana; Grafiskās saskarnes konfigurēšana	SIA Baltijas Datoru akadēmija	Ainis Mūsiņš	Tallinas iela 4, Rīga	03.-07.09.2018. (40 akad.h)	15 00,00 €	1	SIA Lattelecom	40003052786	61,1	1 73 85 08 69,00 €	2 92 30 64 58,00 €	1332	30%

9	ICND1, Cisco tīkla iekārtu savstarpējā saistīšana (1.daļa)	48 481 Datorzinātnes	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Vienkārša tīkla izveide; Vidēja izmēra komutēta tīkla izveide; Ethernet lokālie tīkli; Bezvadu lokālie tīkli (WLAN); Maršrutēšanas funkciju apskats; Plaša apgabala tīkli (WAN); Tīkla vides pārvaldība	SIA Baltijas Datoru akadēmija	Aigars Leončiks	Tallinas iela 4, Rīga	17.-21.09.2018. (40 akad.h)	37 50,00 €	3	SIA Lattelcom	40003052786	61,1	1 73 85 08 69,00 €	2 92 30 64 58,00 €	1332	30%
10	IPC-A-610G Certified IPC Trainer (CIT)	345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Intro, Foreword, Applicable Documents, Handling; Soldering and High Voltage; Component Damage & PCB's, Cleanliness; Terminal Connections, M2 Mandatory; Through-Hole Technology, M2 & M3 Mandatory; Hardware; Solderless Wire Wrap.	PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V.	Wim Bodelier	Krustpils iela 35A, Rīga	04.-07.09.2018. (32 akad.h)	59 90,00 €	2	SIA Lexel Fabrika	40003113582	27.51; 27.33	51 66 49 26,00 €	39 59 43 08,00 €	264	50%
11	IPC-7711/7721 Certified IPC Specialist (CIS)	345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Program Module 1: Policies and Procedures/Common; Program Module 2: Wire Splicing; Program Module 3: Through Hole Procedures; Program Module 4: CHIP & MELF Procedures; Program Module 5: Gull Wing Procedures; Program Module 6: PLCC (J-Lead) Procedures; Program Module 7: PCB Circuit Repair; Program Module 8: Laminate Repair; Program Module 9: Conformal Coating	PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V.	Ron Fonsaer	Akmepu iela 72, Ogre	11.-14.09.2018. (32 akad.h)	1 22 65,00 €	3	SIA Campus Pārogre	40103934323	26.12; 26.11	18 66 21 37,00 €	19 64 94 02,00 €	222	60%
										4	SIA HansaMatrix Ventspils	40003779058	26.30; 26.11	19 64 94 02,00 €	18 66 21 37,00 €	222	60%
										4	SIA Quality Jobs	40103933686	26.20; 26.12	2 16 61 53,00 €	42 31 61,00 €	226	60%
12	IPC-7711/7721 Certified IPC Trainer (CIT)	345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība	Viedie materiāli, un viedās inženiersistēmas tehnoloģijas; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas	Program Module 1: Policies and Procedures/Common; Program Module 2: Wire Splicing; Program Module 3: Conformal Coating; Program Module 4: Through Hole Procedures; Program Module 5: CHIP & MELF Procedures; Program Module 6: Gull Wing Procedures; Program Module 7: PLCC (J-Lead) Procedures; Program Module 8: PCB Circuit Repair; Program Module 9: Laminates; Program Module 10: PCB Circuit Repair Procedures	PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V.	Stefan Walls	Akmepu iela 72, Ogre	18.-21.09.2018. (32 akad.h)	56 40,00 €	2	SIA Lexel Fabrika	40003113582	27.51; 27.33	51 66 49 26,00 €	39 59 43 08,00 €	264	50%